기술분류 기계/소재 거래유형 라이선스 기술가격 별도 협의

기술구분 기초원천기술

# 분산강화 분산동 판재의 제조방법

## 🤎 기술개요

구리성분보다 반응 구동력이 높은 구리판재를 제조하여, 해당 판재에 열처리 제어를 통해 반응 구동력이 높은 금속성분을 선택적인 반응으로 세라믹화을 통해 분산시켜 고강도 및 연신율이 유지되는 구리 판재를 제조하는 기술

## 기술의 특징 및 장점

#### 기존기술 한계

- 분말야금법을 통해 제조하기 때문에 연속 공정이 어렵고 생산단가가 매우 높음
- 잉곳을 분말야금으로 제조하게 되면 이미 강화가 되어 있어 구리만큼 연성이 좋지 않아 최종 제품으로 성형하는데 소모되는 비용이 매우 큼

#### 개발기술 특성

- 알루미늄 등이 매우 소량으로 들어가도 효과 적이기 때문에 구리 자체의 물리적 특성에 큰 영향을 주지 않아 가공에 드는 비용 변화가
- 열처리를 통해 석출물을 형성시키기 때문에 추가적인 비용이 들지 않고 원하는 형태로 제조 후 석출시킬 수 있어서 박판 등에 사용 가능

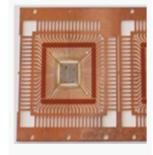
## 기술활용분야

#### 연성과 강도가 동시에 필요한 리드프레임 등에 활용

#### 발명신고 기술명

본산강화 분산동 판재의 제조방법 및 이로 제조된 분산동 판재

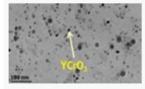
#### 목표 제품



LED, 반도체용 리드프레임

#### 경쟁제품(기술)

분산강화합금 Replica (분산 입자: 상용 40mm급 Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>)



분산 강화형 합금



대상기술 우위점

### 저렴한 제조 단가

열처리를 통한 방식

#### 가공 후 석출 가능

가공후 열처리로 석출

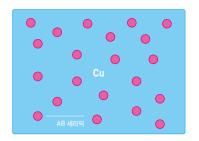
#### 우수한 물리적 성질

분산강화로 높은 강도

## 주요도면/사진







#### 시장동향

- 세계 구리 시장 현황

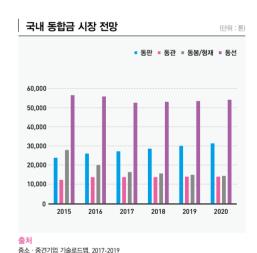
KITECH SMK

세계적으로 동광석의 생산은 꾸준히 성장하고 있으며, 이에 따라 전기동의 생산도 연평균 3% 수준의 성장세를 보이나 전기동 소비량은 연평균 4% 이상 증가하며 2010년 이후 공급 부족이 나타남

- 국내 구리 시장 현황

국내 전기동 생산은 지속적으로 증가추세이며, 특히 고부가가치 동 및 동합금 시장은 반도체와 LED 산업을 주요 응용분야로 높은 성장률 예상





## 기술완성도

## TRL1 > TRL2 > TRL3 > TRL4 > TRL5 > TRL6 > TRL7 > TRL8 > TRL9

│ TRL 3: 수치적, 실험적으로 기술개념의 주요기능/특성이 입증된 단계

## 지식재산권 현황

No.	특허명	등록(출원)일자	등록(출원)번호
	분산강화 분산동 판재의 제조방법 및 이로 제조된 분산동 판재	2018.03.26	10-2018-0034528

**문의** 한국생산기술연구원 함은주/이아름 (041-589-8089, 8083 | violet24@kitech.re.kr | leedar@kitech.re.kr)